

## AGENDA

### Micro Seminar am 20.09.2018

- 12.30 – 13.30 Uhr    Come Together mit Lunchbuffet
- 13.30 – 13.45 Uhr    **Begrüßung der Teilnehmer und Vorstellung CCI Eurolam GmbH**  
CCI Eurolam GmbH  
Detlev Kübler - Vertriebsleiter Deutschland
- 13.45 – 14.30 Uhr    **Vorstellung von Datenbanken zur Impedanzkontrolle und Lay-up Aufbauten**  
Polar Instruments GmbH  
Hermann Reischer - Vertriebsleiter
- 14.30 – 15.15 Uhr    **Neue Anforderungen für Basismaterialien und Soldering Prozesse durch UL**  
UL Underwriters Laboratories  
Emma Hudson – PCP Industry Lead EMEA und LA regions
- 15.15 – 15.45 Uhr    *Kaffeepause*
- 15.45 – 16.30 Uhr    **CAF – Sicht des nordamerikanischen Marktes**  
Jason Furlong – PWB Interconnect Solutions Inc.
- 16.30 – 17.00 Uhr    **Innovationen in der Prozesstechnik**  
Circuits DowDupont  
Manfred Grimmeisen – Major Account Manager  
Martin Höynck – Sales Leader Circuits EMEA
- 17.00 – 17.30 Uhr    **Ink jet Soldermask**  
AGFA-Gevaert NV, Mortsel  
Rita Torfs – Project Manager Inkjet Inks
- 17.30 – 18.00 Uhr    **Abschlussdiskussion**